• 計畫中文名稱	新穎性熱融黏造粒法之開發與應用研究(II)		
• 計畫英文名稱	Development of Novel Thermal Granulation and Application Study (II)		
• 系統編號	PC9208-0224	• 研究性質	基礎研究
• 計畫編號	NSC92-2320-B038-020	• 研究方式	學術補助
• 主管機關	行政院國家科學委員會	• 研究期間	9208 ~ 9307
• 執行機構	臺北醫學大學藥學研究所		
• 年度	92 年	• 研究經費	610 千元
• 研究領域	藥學		
• 研究人員	許明照		
• 中文關鍵字	--		
• 英文關鍵字	--		
• 中文摘要	查無摘要		
• 英文摘要	查無摘要		